PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

02-015545

(43)Date of publication of application: 19.01.1990

(51)Int.Cl.

H01J 37/244 G01B 15/00 GO1N 23/04 H01J 37/22 H01L 21/027 H01L 21/66

(21)Application number: 63-162527

(71)Applicant: HITACHI LTD

(22)Date of filing:

01.07.1988

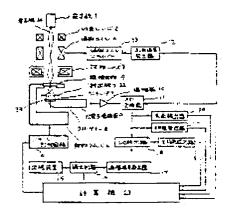
(72)Inventor: KOSHISHIBA HIROYA

FUSHIMI SATOSHI NAKAGAWA YASUO NAKAHATA MITSUZO

(54) DEVICE AN METHOD FOR PATTERN DETECTING BY SCANNING TYPE PENETRATING ELECTRON **MICROSCOPE**

(57)Abstract:

PURPOSE: To detect patterns in high contrast without being influenced by electro static charge even if a detected object is an insulator by making the accelerating voltage of electron sufficiently high as well as utilizing the difference of the diffusion angle distributions of electron in a pattern and a base board. CONSTITUTION: In a pattern detecting device, an electron gun 1, convergent lenses 2, objective lenses 3, deflecting coils 4, a scintillator 7, a multiplier phototube 9, a scanning signal generator 12 and a deflecting coil driver 13 are provided. A stage control circuit 14, a memory device 15, a picture signal generator 17, a defect discriminating circuit 19, a focus detector 20, a lightness measuring device 21, injection stops 22 and a calculator 23 are further provided. The accelerating voltage of electron is made sufficiently high so that the electron injected into a detected object 5 can penetrate without being absorbed in the detected object. The electron which penetrated the detected object 5 is detected in a wide range, that is, detected together with the electron scattered at the pattern and the base board, the contrast can be obtained by the difference of both diffusion angle distributions. As a result, the pattern can be detected in high contrast without being influenced by electro static charge.



中第 ∠ 亏証

19日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

◎ 公開特許公報(A) 平2-15545

30 Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成2年(1990)1月19日

H 01 J 37/244

7013-5C 7376-5F 7376-5F

H 01 L 21/30

3 0 1 3 3 1 М×

審査請求 未請求 請求項の数 26 (全13頁)

走査型透過電子顕微鏡によるパターン検出装置及びその方法 の発明の名称

> 頭 昭63-162527 ②特

願 昭63(1988)7月1日 ②出

洋 盐 ⑩発 明 者 柴 越

神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株式会社日立製作 所生產技術研究所內

見 智 明 老 伏 ②発

神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株式会社日立製作

所生産技術研究所内

泰夫 (2)発 明 者 中 - /11

神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株式会社日立製作

所生産技術研究所内

の出 頭 人 株式会社日立製作所 東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

弁理士 小川 勝男 外1名 00代 理 人

最終頁に続く

* . 発明の名称

走査型透過進子與做鍵によるパターン機 出装置 及びその方法

- 2. 特許請求の範囲
 - 1.崔子を発生し、加速する崔子就と、加速され た電子廠を無束させる収束レンズ群と、電子板 な故検査物上で走査させる偏向手段と、仮検査 物で敵乱を受け被横査物を透過した電子を模出 して電気信号に変換する被出手政と、上記傾向 手段の偏向信号に同期して上記展出手段からの 崔気信号を取り込み、 仮模査物の使出画課を得 取する血像科政手段とを備えたことを特徴とす る走査型透過電子級象貌によるパターン模田装
 - 2.上記被出手段は、特定の散乱角の電子のみを 選択的に模出する選択手段を備えたことを特徴 とする請求項1記載の走資型透過電子顕成鏡に よるパターン模出装置。
 - 3 . 上記選択手段は、絞りによって構成したこと

を特倣とする請求項 2 記載の走査型透過電子級 改雑によるパターン模出装置。

- 4 . 上記選択手段は、被検査物と電子服検出面と の距離及び延子融資出面の大きさで規定するこ とを特徴とする請求項2記収の走査型透過電子 組織説によるパターン模出装置。
- 5 . 上記模出手収は、 2 次元に配置した複数の値 子級機出版を備えたことを特徴とする請求項1 記載の走査型透過電子組敬腕によるパターン模 出装筐。
- 6.2 次元に配置した被数の電子無模出器からの 機出信号のうち特定の機出器からの機出信号の みを加其し便用することで、将定の散乱用の14 子のみを選択的に模出することを特徴とする。 末項5記載の走査型透過電子組像號によるバタ ーン夜出装道。
- 7.2次元に配置した複数の電子服模出器は、そ の配置が格子状であることを特徴とする請求項 5 記載の走査型透過電子顕微説によるバターン 後出去值。

- 8 . 2 次元に配置した複数の電子級模出器はその 配置が同心円状の模出面を持つ電子級模出器か らなることを特徴とする請求項 5 記載の走置型 近過電子級像鍵によるパメーン模出装置。
- 9 , 電子鉄は、電子か被模畫物中に敷収させず破 模量物を避過するために必要なエネルギーを持 つまで電子を加速することを特徴とする請求項 1 記載の定置型透過電子顕微鏡によるパターン 模曲条電。
- 10、収束レンズ件の構成要素である対物レンズは、 アウトレンズ方式であることを特徴とする請求 項9 記載の走置型透過電子顕像鍵によるパター ン核出鉄盤。
- 11.ステージは、X 級マスクを収慮できる大きさ を有することを特徴とする請求項 9 記 収の走査 型透過電子顕微鏡によるパターン使出級値。
- 12. 偏向手及は、走登 地 出を分割 し、分割した領 東田にダイナミックフォーカス及びダイナミックスティアマ補正を行なうことを特徴とする群 来項9 配製の走蛋型透過電子顕像鍵によるバタ

度から試出した基準パターンデータと比較し、不一致部を由力する比較手段と、上記比較手段より出力される不一致部から欠陥部を抽出する利定手段とを考えたことを将像とする走査型透過電子調象鏡によるパターン使出装減。

- 16. 選光領域の周辺部に 5 ケ所以上の自動連点合 世用のパペーンを持つことを特徴とする X 練襲 世用マスク。
- 17、電子服を光に変換するシンチレータと、光を 無気信号に変換する光電子環悟質と、シンチレータと光電子環倍管を接続するライトガイドか ら隣成される電子般便由器において、解外光を 発するシンチレータと、解外光のみを透過させ るフイルターを光電子環接質の前に配慮することを特定とする電子解検出路。
- 18、電子報を他に変換するシンチレータと、光を 電気信号に変換する光電子増指音と、シンチレ ータと光電子増指管を接続するライトガイドか ら解放される電子観視曲器において、結晶のシ ンチレータを用い、シンチレータの調面及び底

ーン検出袋筐。

- 13.ステージは、収集レンズ群の裕成優米である 対物レンズ下面と増勤材を介して接触している ことを特徴とする諸承項9記載の走釜型透過電 子級敬観によるパターン複出袋値。
- 14、収束レンズ群は電子般のスポット径を検出すべき域小欠陥寸法と同程度に収束させることを 特徴とする請求項1 記載の走査型透過電子級級 銀によるパターン検出装置。
- 15. 電子を発生し、加速する電子紙と、加速された電子級を集束させる収集レンズ群と、電子級を操棄でを登させる場向手段と、被検査物で飲乱を受ける複差物を遊過した電子を模出して電気信号に変換する複出手段と、上記場向手段の優別して上記機出手段からの複出曲線を軽し、2 次元的に移動できるように構成したステージと、基準パメーンデータを記憶する記憶手段からの複出曲線を上記記憶手

図とライトガイドを接着した構造を特徴とする 電子級模出器。

- 19、電子増倍質の前面に電子線を展束する痕速材 を影響することを特徴とする電子線模出器。
- 20、走査型透過電子測点鏡によるパターン模出方 在において、被検査物を軟置したステージを2 次元的に移動して次々と画像を模出する制に、 一定時間毎に被検査物にある 3 ケ所以上の自動 無点合せ用パターンを検出し、ステージの高さ 及び傾きを補正し、無点位置を合せ直すことを 特徴とする走査型透過電子調像鏡によるパター ン模出方法。
- 21・走査型透過電子振像観によるパターン機出方 法において、被検査物を収慮したステージを2 次元的に移動して次々と画像を被出する間に、 一定時間毎に被出画像のヒストグラムを収り、 明るさいべルが一定となるように被出信号の増 幅器の利得にフィードパックすることを特徴と する走査型透過電子組像観によるパターン機出 方法。

- 22、定金型垃圾電子組成級によるパターン機由方 会において、必導パターンと機由画像とを比較 し不一致部を出力する比較手段は、模田画像全 線と基準パターンを担く位置合せした体、模田 画像を分割し分割した機田画像と基準パターンを 細か く位置合せし、機田画像と基準パターンを 比較 することを特徴とする定金型垃圾電子組織鏡に よるパターン機出方法。
- 23、定型型透過電子超微鏡によるパターン模出方 佐において、被検査物の模出画像からパターン のエッジを抽出するし、エッジ間の距離を測定 するようにしたことを特徴とする定置型透過値 子級微鏡によるパターン模出方法。
- 24、走登型点過電子與微鏡によるパターン領出方 伝において、複模金物の模出画像からパターン の明るさを計削し、その明るさ情報よりパター シ厚みを異出することを特徴とする走重型透過 電子超微鏡によるパターン模出方法。
- 25、定金型透過電子組織機によるパターン模出方法において、被俠養物の検出画像を基準パター

回研究会資料第137頁から第148 頁において論じられている。

またSTEMには、例えはマイクロビームアナリシス第 19°資から第 20°資において論じられているように、明視對像、解視對像、Zーコントラスト伝、元素像の結像伝がある。

明視對便は、機出器の開き角を 10⁻¹ rad 程度と し散乱していない電子を模出するものである。 X 粉マスクでは基板よりパォーンで電子は散乱され やすいためパォーンが晴く機出される。

報視好像は、被検査物で散乱した電子のみを検出する方法である。バターンで散乱した電子を使出するため、バターンが明るく検出される。

2ーコントラスト伝は散乱した電子と散乱されなかった電子をそれぞれ別々に模田してその模田信号の比から原子番号に依存したコントラストを得らものである。バターンを構成する元素と基板を構成する元素のそれぞれの原子番号の比でコントラストか与えられる。

元素像は、進子が破験业物中で失なったエネル

ンデータでマスキングし、共物なびパターン改 りを概由するようにしたことを特徴とする走査 型透過電子組織跳によるパターン模田万圧。

- 26. 位便な物がX線マスクであることを特徴とする 請求項 20 、または 21 、または 22 、または 25 、または 24 、または25 配収の走査型透過電子組織説によるパターン検出方法。
- 3.発明の評細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は、半導体素子ならひにマスクに形成された凹路パメーンとくに X 根廷尤に使用されるマスクに形成された凹路パターンの優重に好速な走金型透過電子減減跳によるパターン機由表域 及びその方法に関する。

(従米の技術)

企米より像細な構造を痩出する装置として走近 選子組成鍵(SEM)あるいは走査型透過電子組 破鍵(STEM)が使用されている。SEMによ るバターン使出装置は、例えば日本学術振興会何 配位子ピームの工象への応用器 132 委員会第 101

ギー分布を検出するものである。特定のエネルギ 一損失値をもつ元者を検出できる。

また、SEM、STEMに使用される電子駅模 出話は、例えばマイクロビームアナリシス第 141 買から据 162 買に確じられているように、シンチ レータと先電子増借管で模出する万法と半導体模 出話で模出する万法がある。

(発明が解決しようとする何色点)

上記SEMによるバターン検出表面は、被検査物が他感物であると併植(チャージアップ)現象が生じ正確にバターンを使出できないという問題があった。

また上記STEMの結像伝は、厚さか 1 um 程度以下の海い被模金物に対しては、破模金物内で一部の単子は散乱され、一部の単子は散乱されないため良好なコントラストを得るが、厚さか 1 um 程度以上の厚い被模金物に対しては、被模金物内で大部分の電子が散乱されるため良好なコントラストで像を併られないという問題かあった。

また従来のSTEMI装度は、インレンズ方式の

対物レンズを使用しているため、被模登物の大き さが限定されるという問題かあった。

またSEM,STEMに使用されている従来の 電子級硬出器はその機出クロック局級数が機高4 出に程度であり、検出時間を短離できないという 問題があった。

本発明の目的は、被検査物が絶球物であっても 常型の影響を受けることなぐパターンを正確に被 出することができる走査型透過電子顕成鍵による パターン後出鉄値及びその方法を提供することに ある。

本条明の他の目的は、被視者物が厚く、大部分の電子が被視者物内で散乱される場合において、被視者物のパメーンを高コントラストに検出し、高速のパメーン検査を可能とする走査型透過電子 強破鏡によるパメーン検出装値及びその方法を提供することにある。

本発明の他の目的は、大きさが数+ mm ある大型の投検査物に対しても検出可能な走査型透過車子顕破鏡によるバターン検出装置及びその方法を

- 誤疑 〔幽波点を無みするための手段〕

電子の加速電圧を十分高くし、被機変物に入射 した電子を被模型物中で敗収されることなく透過 させることで、絶縁物であっても帯電の影響を受 けることなくパターンを正確に模出できる。

また、被検査物を遊過した電子を広範囲に検出する即ちパターンで散乱した電子および基板で散乱した電子を共に検出し、パターンで散乱した電子の散乱角分子と垂板で散乱した電子の散乱角分布の遅いでコントラストを得ることにより高コントラスト機田が達成される。

また、STEMの対物レンズをアクトレンズ方式とし、大型の試料ステージに被検金物を収置することにより、大型の被検査物の検出が可能となる。

また、電子破機出器に、前面に鉄速材を配置した電子増倍増とすれば高加速電子を効率良くかつ 高速に模出できる。

また、本発明の走査型透過電子幽敏鏡に、目細 第点台せ微琴、自動送り微揚行跃料ステージ、例

、提供することにある。

本発明の他の目的は、高速な走変型透過電子観磁銃によるパターン被出装置を実現するために、 被出速度の速い電子観候出器を提供することにある。

本発明の他の目的は、走査型透過電子融級疑に よるパターン模出級値を使用したパターンの高速 模型系値を提供することにある。

不発明の他の目的は、走査型透過電子製像設に よるパメーン製出装置に好通にX級マスクを提供 することにある。

本発明の他の目的は、パターン寸法を測定できるようにした走査型透過電子調査説によるパターン模出方法を提供することにある。

出した画像の画塚処堪部を打加することによりパ ターン模型・パターン寸圧側定・パターン學み模型、または異物模量が可能となる。

〔作角〕

低 便査物に入射した電子は、物質と弾性散乱, 非外性散乱を繰り返しなから進行方向をかえエネ ルギーを失なう。電子の加速電圧が低いときは、 低便重物で全てのエネルギーを失なうまで散乱を 線返し、電子が破價査物に敷収され被複査物が希 電する。一方電子の加速電圧か高いときは、電子 はエネルギーを失なう前に被模量物から飛出しば 機宜物に電荷が蓄積されず、落電の影響がなく安 定にパターンを複出できる。

次に依模変物としてX級無光用マスクを考えたとき、電荷がマスク内に審積されない加速電圧を示す。 X級マスクの断面を出る図に示す。 X級を透過しあい物質からなる差板24上にX級を透過したくい物質からなるパターン25を有し、場合によってはパターン25を保護する目的で表面を薄膜26で使う。 垂仮が 2 μn 厚のBNと 3 μm 厚のポリイミ

ドの複合膜であり、パターンか 1 μm 厚のAu であり、ポリイミドの保護膜をオーパーコートした X 似マコクに対し、 電子献の散乱過程をモンテカル V に対した は光を集る B 図 ときは、 電子は Au パターンの W 電が予想されたとこの X はておりマスクの帯電が予想されたとこれに W はで スクは帯電しパターンを 何足に では Au パターンで 大きく 散乱しているか 数 収 で に ない で 大きに かった アン で まく がった アン を 安定に 独出 で たい の を 要 に を の を 要 に を の を 要 に を の を 要 に を の を 要 に を の を 要 に を の を 要 に を ない ない ない ない スターンを 安定に 機出できた。

さらに加速電圧を 200kV に上げると、保護 駅内でのビームの拡かりが少ないため、バターンを向分解能で使出できる。加速電圧が 75 kV 以上であれば、X 線マスクは帯電セブ安定に使出できる。

乗 5 図にパターン及び基板での電子の放乱用分布を示す。電子は基故よりパターンで大きく収乱される。以下このパターン及び基板における電子の散乱角分布の違いを利用して良好なコントラス

日 A と 田 級 O B A で 囲 まれ た 面 様 か ら 曲 級 A C と 田 級 A C と 直 級 C C で 囲 まれ た 面 検 を 差 引 い た 面 様 に 相 当 す る た め 、 極 出 角 も の コ ン ト ラ ス ト よ り 小 さ い 。 以 上 の 議 論 よ り 級 出 角 も の と き コ ン ト ラ ス ト か 要 大 と な る こ と が わ か っ た 。 故 に 教 乱 角 が ひ ~ ま の 観 子 を 極 出 す る こ と で 良 好 な コ ン ト ラ ス ト で パ ター ン を 機 出 で き る 。

次に援助的もの具体例を述べる。被模を物としてXをマスクを考えたとき、モンテカルロ 伝による電子放記シミュレーションより優たパターンと会校の散記角分布を強く図に示す。シミュレーションは電子の加速電圧を 200kV として、 2 種類のX 般マスクについて計算した。 1 つば虚似が 1 4m はの B N と 3 4m 埋のボリイミドの復合融でありパターンか 1 4m 埋の Au である X 般マスクであり、他方は虚板が 2 4m 埋の S iN でありパターンか 0.75 4m 埋の T 1 である X 般マスクである。それぞれボリイミドの保護廃屋さを 2 4m と 0.5 4m として計算した。第4 図から X 融マスクの構造により多少遅りが、コントラストが放大となる機助的 6 は 0.2

トでパメーンを検出する方法を述べる。検出器で 放乱用がひ~りまでの電子を提出する(以下、被 出角かまと言う)ときその後出信号は散乱分布曲 椒を∪からままで椒分した値、即ちバメーンの楔 出信号は曲級 0 B'A と追級 0 A'と追録 A A'とで囲 まれた面積であり、番板の楔出信号は曲板OBA と国献リイと国献イイとで囲まれた面技である。 このときのコントラストは、孟仮の桜出信号とパ ォーンの被出信号との差趾ち曲級 O B A と曲 0e U B'Aとで囲まれた血検に相当する。次に復出用が すのときを考える。 益板の被出信号は曲 ap O B と 血酸∪ B"と直廠 B B" で出まれた回復。パターンの 後出信号は曲線 U B'と直線 U B'と直線 B' B'で 田ま れた面積であり、コントラストはその差別ち曲級 UBと曲線UBと直線BBで出まれた回検である。 この面積は模出角ものコントラストに相当する面 機に比べ直融BB'と曲触BAと曲触B'Aとで囲ま れた面積だけ小さい。即ち級出角すのコントラス トは被出角ℓのコントラストより小さいことかわ かった。同様に複出角φのコントラストは曲 級 0

rad 程度である。この値は近米のSTEMの概出 角に比べ船段に大きい。この板出角のは電子の加 速 駐圧に依存し、加速電圧が高いとのは小さくな り、低いとのは大きくなり、およそ $5^{\circ}\sim 25^{\circ}$ が通 切である。

講25回に加速値圧 200秒 時のコントラストと使出角の関係を表した側足値を示す。第25回は第4回を核分したグラフに相当する。 毒板信号とバターン信号の差であるコントラストは、シミュレーニョンで予削した辿り側足値でも検出角が約 0.2 red のとき始大となった。

コントラストの向上と共に複出信号のS / Nも 収号される。第24四に製出角の遅いによるS / N の向上例を示す。本発明により企業に比較してS ど N か10倍以上向上することを確めた。

S = N の向上に件ない提出必及を述くすることができる。しかし従来の電子服模出録の模出クロック周及数は 4 = MH に 程度であった。電子増倍管を使用することで高速に模出できるが、高加速電子に対する模型感度が低くSTEM には使用できな

かった。そこで、進子増倍官の前面に改建材を置き、恒子のエネルギーを減少させ、1 版面のダイオードから発生する2 次延子発生率を増加させることで、被出感度を高めることができる。

(果m(例)

以下、本発明の一実施例を割1 図より説明する。本発明によるパターン模型装置に、電子式1 と、収集レンズ2 と、対物レンズ3 と、協同コイル4 と、被検査物5 と、試料ステージ 6 と、シンチレータ7 と、ライトカイド 8 と、光電子均倍皆 9 と、増幅器 10 と、 A D 変換器 11 と、 走登信号発生器 12 と、偏向コイルドライパー 13 と、 ステージ制御回路 14 と、記憶装置 15 と、武田し回船 16 と、 欠陥判定回路 19 と、無点検出器 20 と、明度制定器 21 と、射出収り 22 と、計算機 25 とから構成されている。

電子試1で発生し加速された電子級24は収束レンズ2と対物レンズ3によって被模貨物5上にスポットに収棄される。このとき電子の加速電圧は 板模質物を環過し5々ために十分高く数定されて

で尤属子増出管 9 に導かれ、さらに光電子増倍管 9 で軍気信号に変換される。電子服模出器はこのシンチレータと電子増幅管で模出する方法に限定されるものではなく、例えば半導体模出器を使用することも可能である。光電子増倍官 9 からの電気信号は増端器 10 で増幅され、走査信号と同期して、オ D 変換器 11 で富子化し走査透過電子便(STEM 便)を得る。

一方この伊田動作と並行し、記憶装飾15に記憶されている最限金物5のパターン描画する歴使用した設計データを試出回路16で試出し、画像信号発生為17で、検出位置に対応する基準画像を作成する。そしてSTEM像と向期して比較回路18に入力する。比較回路18では、基準画像とSTEM像の位置合せを行なうと共に、両者の不一致部を欠陥判定回路19に出力する。欠陥判定回路19では不一致即のうち許容値以上の不一致部のみを欠陥と共足する。

1フィールドの概査が終ると計算機23からステージ制御回路14に指令を出し、試料ステージるを

さらに電子線24 は、走査信号発生器12からの 信号に従って偏回コイルドライバー15により邀勤 される個向コイル4で、被被査物5上を走査され る。 被検査物 5 を透過した電子の内、模田信号コ ントラストが減大となる減過模出角に設定された 射出収り22を通過した電子のみシンチレータフで 模出される。シンチレータ7はX級も模出するた め、射出減り22の材質は電子融による励起X級重 が少ない例えばカーボンか好通である。また射出 数り22を設けずに、シンチレータ7の被出面の大 きさおよび、仮佼査物5とシンチレーメ1との距 雕を調斯することで破遁な模出用を得ることも可 能である。さらに、数複類の被核塗物5に対応す るため、絞り径の異なる数独類の射出級り22を用 低し交換可能な構造にするかあるいは、射出級り 22を上下方向に移動可能な構造とするかあるいは、 **軟り運を可変できる構造とするとよい。 電子観は** ンンチレータフで光に金換され、ライトガイドB

ステップ送りして新たなフィールドを検査する。この動作を練返し、被検査物5の全面を検査する。 試料ステージ 6をステップ送りして全面を検査するのではなく、試料ステージ 6を一定速度で移動 させ、その移動方向と返角方向に電子搬24を偏向 コイル4で走査する方法で被例査物5の全面を検 査してもよい。

ジ 6 の移動と共に信号を加昇する疑問器を変えることではに疑出角を一定に採つことができる。また、電子献24の職を中心としてある距離だけ離れている疑出器の信号を加昇したり、運み付けをして加昇することで、バターンコントラストを自由に変えられる。

電子線域出路群27を第2回(c)に示すような 同心円の配置とし、ある一部の模出器の信号を加 具し、他の信号はすてることで特定の数乱用の電 子のみを検出することができる。

来 7 図に、個往が 2 インチあるいは 3 インチ以上ある X 像マスクを被検室物とする バターン 機出 接近の対物レンズおよび X 料ステージの 構造を示す。 企来の 5 T E M はレンスのボール ピース P) に X 科を配面する インレンズ方式であったため、 高 イ 収 mm の 被被塗物しか 狭田できなかった。 そこで、 放検室物をレンズの母胎の外に配面する アウトレンズ方式とし、 大型の 試料ステージを対物レンズの下に設けることで、 X 像マスクの 模田 を可能とした。 アウトレンズ方式の 対物レンズは、 始

機出欠陥が 0.07 ~ 0.1 μm 程度と考えられるので、スポット往を Φ 0.1μm 以下とする必要かあるか、むやみに小さくしても、 S / N が低下するはかりではなく、 X 艇マスクのポリイミド保護膜中での電子の敵乱のためパターン上でのピーム 僅か太り分解能は同上しない。 このためスポット 後に 敷小機出欠陥寸法と同等あるいに半分程度として、ビーム電流を稼ぐ方が得無である。

対地レンズの毎路29の下面は平面とし、マスタボルギ 54 に固定した搭動材 32 を研路29の下面に押しつけることで試料ステージ 6 の機械振動を止めてレのない機田画像が併られる。指面材52を押し上げた状態のまま試料ステージ 6 を科動させるときは指動材32を下げ、機田時に押し上げる方法かあるが、搭動材32には駆揺の少ない例えばテフロンが好進である。また指動材32をマスタボルダに固定するのではなり、試料ステージ 6 の上面あるいは対物レンズの曲路29下面に固定してもよい。

男 8 凶に進子服模出森の一部であるシンチャー

路 29 とレンズコイル 30 から 存取され、 缶路29の 内山にスティグマ補正コイル28を配置する。∫ 敬模 立物であるX触マスク 35 は、マスクホルグ 54 K 入れられ、さらに私科ステージ 6 に保存され、X、 Y , Z , b , Till 万向に移動できる。 X 版マス ク 33 はマスクホルダ 34 ごとは科ステージ 6 から 肥増する構造である。 電子椒 24 江対物故り 31 で 照射μαを規定され、Χ線マスク53上で所定のス ポットほとピームに放となる。例えば、対物レン ズの価値形状が、電子凝照射機の価値の孔位。曲 他の間所,始保御の扎径かそれぞれ ¢ 30mm,11mm, φ 24mm めもので、照射用α(牛角)= 7 mrad のとき、スポット径 p 40mm 。ビーム通旅 5nd を 俗る。照射用はを大きくするとピーム催仇か増え るためS/Nか向上するが迎にレンズの収差のた めスポット性が太る。彼出時間を坦佩するために は、高5/N荻出するため風射用なを大きくする 方が資利であるが、像細な欠陥を模出するために は、スポット往を小さくするため照射用なを小さ くする方が有利である。X版マスクの舞台は販小

タフとライトガイド8の接着部を示す。(α)は断面図、(Δ)は平面図である。機出速度を上げるために気先時間の短いシンチレータ、例えば Yitrium Aiuminium Perouskitie (YAP)の単結晶が有効であるが、YAPの個折率が1.96 と続いため、シンチレータの庭面より側面から放射される光量が多い。そのため、円柱形のライトガイドを部8図に示すように加工し、シンチレータの放射光を効率よく模出できる。ライトガイド8はシンチレータの後間は大きファルミコートの変射光の栄光 勿案を高める。

またドイPの放射光は中心収長 380mm の無外先であるため、ライトカイド 8 と光電子増倍管 9 との間に可視先カット無外 融透過のU P 透過フィルタ35を投入することで、試料ステージ 8 のステージ位値を側定するレーザ側長数の迷光の影響を防止できる。

第10 図に自動無点合せ破称を、第11 図に目動 無点合せに通したX 練マスクを示す。第11図(a) は無点合せマーク位置を示した平面図。(b).(c) は無点合せマークの形を示した平面図である。 X 顧マスクの質光範囲の平坦度 1 μm に対し、被出装 置の焦点殊度は 6 μm あるので、 区科ステージ 6 の

無点台せを行なうことも可能 である。

第12回に製出歯像の明るさの時間ドリフトを補正する方法を示す。被出歯像の明るさ変動の原因は、電子試1の輝度の時間ドリフトと増編器10の時間ドリフトである。自動無点合せの方法と同様に一定時間内はバメーン検出とステージ移動を練り返し、一定時間毎に明るさ補正を行なう。

第13 図に明るさ補正機構を示す。光電子増幅管 りから出力される複出信号を増幅しより変換器は で量子化し、ヒストグラム21で複出画像のヒスト グラムを削定する。ヒストグラムは第14 図にに示す ごとし、基板とバッーンの明るさが明確に別れる 双母の分布を示す。分布のピークの明るさ 配任を制 になるように光電子増出管りに供給する電圧を制 御することで明るさを補正する。制御する対域は 七電子増出管りに供給する電圧に限らず、増幅器 13のゲインあるいは電子鉄1の焊度でもよい。

第15図に電子増倍管を使用して電子線を被出す 5電子線検出器を示す。加速電圧の高い電子線24 をそのまま電子増倍資41で検出した場合、電子増 で

チルト世稿でX級マスク53の平行出しをすると略 光処囲全面に対して合無点となる。 そこで、 3 ケ 所以上無点合せマークを例えば第11凶(a)に示す ように配催したX板マスク53に対し、まず1 つの 無点台セマークを検出し、その機 出版形を 徹 分回 路36で低分し、さらに数ラインの破分政形を破分 **値加集回路57で加集し、焦点合せマークのエッジ** 政形の急峻性を制定し、その急峻性が 単大となる ようには科ステージの高さを山登り法で削御する。 政科ステージの高さを制御する代りに助昭回路38 を訓御し対物レンズの無点距離を測御してもよい。 次に試料ステージもを動かし他の無点合せマーク を採出し、そのエッジの急収性が最大となるよう に民科ステージものチルト世俗を測御する。この ようにしてX級マスク上の3つの城点台セマーク に対し焦点を合せると、異光範囲全面に焦点が合 う。マークエッジ政形の無限性から無点を合わす には第11凶(4)に示す矩形のマークを使用すれば よい。また第12凶(c) に示すようなラインアンド スペースのマークを使用し、横出成形の張幅から

倍管41の1 設面のダイオードから発生する 2 次値子の発生効率が低くため横出感度の面で実用的でなかった。そこで電子増倍管41の前面に電子廠を厳速させる厳速材40を置き、加速塩圧を低くした電子廠を検出することで、ダイオードの 2 次 電子発生効率を高め模出感度を同上させた。 疎遠 材40の材質は依方散乱電子の少ない例えばカーボンが通効である。

第16図に、ダイナミックフォーカスおよびダイナミックスティグマ補正を行なり5TEMの構造を示す。電子線24は偏同コイル4で被徴金物5上を走金されるが、偏向重が大きが拡かる。そこの収差によりスポット後が拡かる。そこの収差におたって分解能を維持するためで、発点収差を補正コイル28と動点無点補正コイル42は強力であらねはならず、両者のインとのでは、なり、高速構正コイル42は強力であらねはならず、両者のインとでがより、高速構正が内閣となる。そこで第17図に示すごとくを登フィールドを

世つかのサファィールドに分割し、サプフィールド内の補正量を同一として、サプフィールド毎に電子級24を定査する。サプフィールド内の補正量のパランキを無視しているか、同一点付近の補正量の遅いは小さいので実用上は十分である。この構正方法を実現するためには、定査信号発生器12で、サプフィールドに対応した過2位分を加算したノコギリ政を発生させ、動点無点補正ドライバー45と非点収差補正コイルドライバ 44 でサブフィールドに対応した補正量を発生させる。

第18図に本バターン被出級はで待た幽像と政計データを比較してバターン欠陥を抽出するプロタクを対してバターン検出疑値で待たSTEM像の明るさレベルおよびシューデンクを補正したが の明るさレベルおよびシューデンクを補正したが の間とたる数計バターンとをプリアライメント に結果を用いSTEM像の位置を補正する。この た結果を用いSTEM像の位置を補正する。この これに数計バターンのコーナを例えば多数決フィッターでおとす。STEM像は画像企動かるため

プリアライメントを行なっても設計パメーンと正 握には一致しない。そこで、STEM像および故 計パターンの同一位位の一部を切出し、切出した 血像に対して精密にアライメントを行なう。 ST EM供は血は金かあっても、局所的には血像重を 無祝し得るため、切出した画像同士のアライメン ト相敗は良い。このようにして位置補正したST どが似と設計パターンを例えば点拡り関数として ガウス分布を与えて俗た多値化した設計パターン との破扱曲線パターンマッチングを行ない不一致 節を欠陥として出力する。異反画像を比較してい るため凹凸黒点日点のパメーン欠陥だけでなく、 パターンのはみの検査もできる。これは、パター ンか厚くなると改出信号が少なくなり、薄くなる と供出信号が多くなるためである。このときのヒ ストグラムを第19四に示す。

第20回に匹範囲にわたるパターン母さの変化を 使出する万伝のプロック回を示す。毎出した5.7 EM使のヒストグラムをとり、パターンの明るさ いべんを求める。そのレベルとパターンの基準明 リ

距離を具出することで側提供能を実現できる。

〔発明の効果〕

本発明のパターン模出表成によれば、ハターン 厚み検査、共物検査、パターン寸伝刺足か可能で ある。

- 図明の開単な説明

思り図は本発明の一実施例であるパターン欠陥検査経度の要部断面図、第2図は順子解標出器の説明図、第3図はX級マスクの断面図、第4図はX級マスクの電子観散乱分布図、第5図は模田コントラストが最大となる敷地模出角の説明図、第6図はX級マスク内の電子散乱過程図、第1図は

プクトレンズ方式対物レンズの断面図、 弗 B 図は シンチレータとライトガイドの最終の説明凶、弟 9 図は自動 無点合せ 万 缶 を 祝 明 し た ブ ロ ァ ク 図 、 第 10 図は目動無点合せ限構の説明図、第 11 図は 自動無点合せに好適なX級マスクの説明図、第12 図は明るさ補正方法を訳明したプロック図、第13 図は明るさ補正機構の説明図、第14図は模出画像 のヒストグラムを示す図、第15回は電子増倍費を 使用した電子融模出器の説明図、第16図はダイナ ミックフォーカスとダイナミックスティグマ袖正 を取入れたパターン模出委倣の要添断面図。 第17 凶はダイナミックフォーカスとダイナミックステ ィグマ補正を行なうときの走査フィールドの説明 図、第18回はパターン検査方法を説明するプロッ ク図、第19回はパターン序みの被出原種図、第20 図はパメーン陣み模型方法を説明するプロック図。 第21回は異物検査方法を説明するブロック図、第 22凶はパターン寸法側足方法を説明するプロック 図、 第23 図は被出コントラストが最大となる最近 検出角の実制図、第24図は歳通模出角による 5/N

向上の効果を側定した凶である。

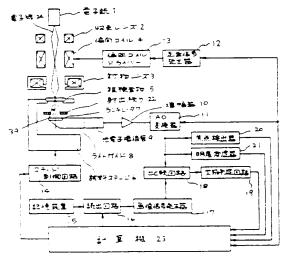
1 … 電子紙 2 … 収 泵 レン ズ 5 … 対物 レン ズ 4 … 偏 向 コ イ ル 5 … 後 段 重物 6 … 妖 科 ステー ジ 7 … シンチレータ 8 … ラ イ ト ガ イ ド

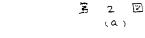
9 ··· 尤减子增倍管 10 ··· 增幅器 11 ··· A D 変換器 24 ··· 電子級

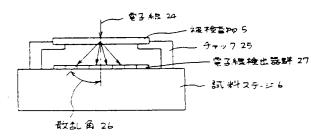
39… 桜出角

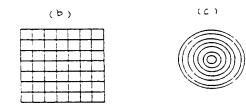
代理人 弃埋士 小 川 朋 男

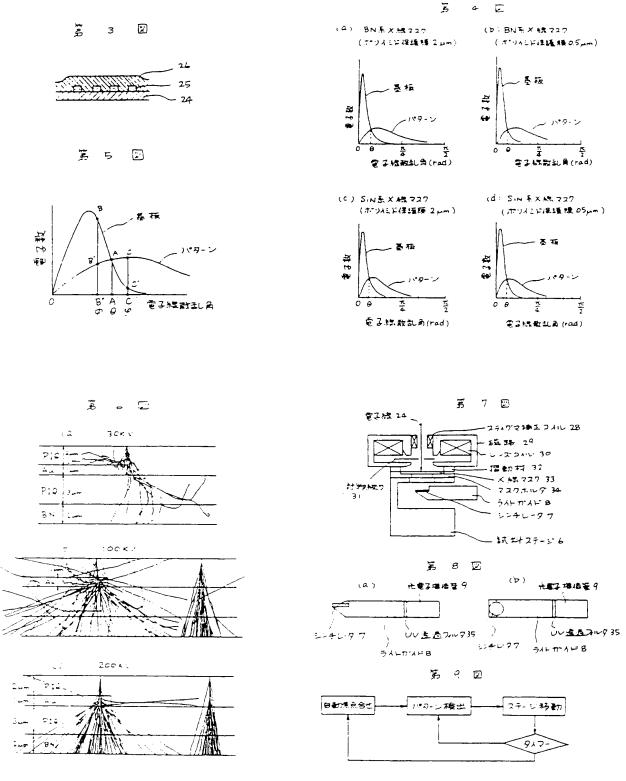
克 1 回

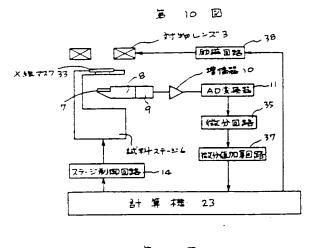


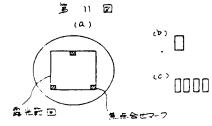


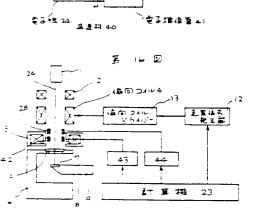




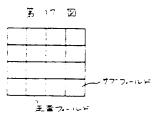


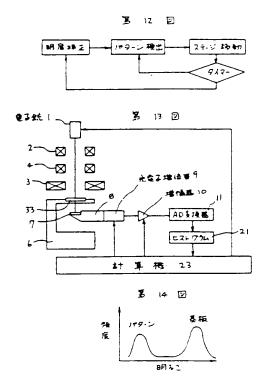


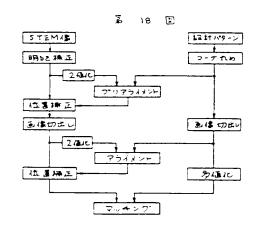


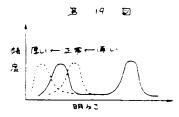


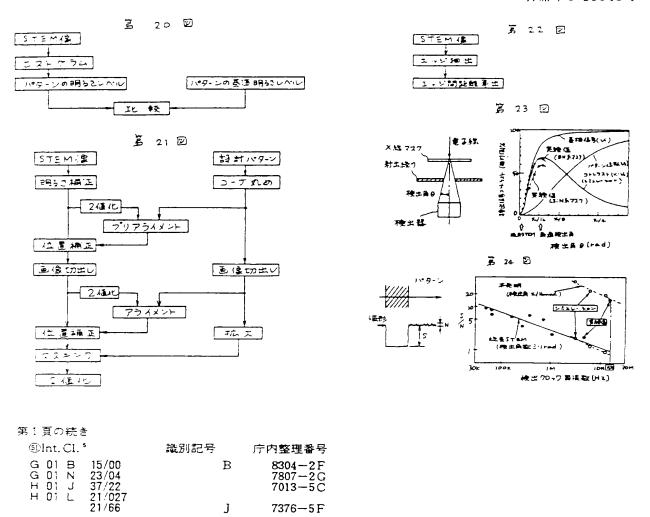
五 15 回











神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株式会社日立製作

所生産技術研究所内

⑩発 明 者

仲

畑

光 蔵